



Lead Principal Engineer Package Concept Engineering - Verbrauchersensoren (f/m/div)*

Job description

Möchten Sie herausragende Gehäuse für innovative Halbleitertechnologien entwickeln? Wollen Sie die Brücke zwischen den Anforderungen an Sensorprodukte und Gehäuselösungen bauen? Möchten Sie Halbleitergehäuse vom Konzept bis zur Implementierung gestalten? Wenn das nach einer perfekten Herausforderung für Sie klingt, kommen Sie zu uns als Lead Principal Engineer für Package Concept Engineering und arbeiten Sie an erstklassigen Gehäuselösungen, die zukünftige Trends in der Sensorik für Consumer Products ermöglichen. Wir suchen nach Ihnen, um Ihr technisches Know-how einzubringen, den Input von Infineon-Produktexperten zu interpretieren und das richtige Gehäuse zu entwickeln - unter Erforschung der technischen Grenzen und Möglichkeiten. Mit dieser Position steigen Sie direkt auf unsere "Technical Ladder" ein: unser Karrierepfad für Experten. Sie haben die Möglichkeit, sich intensiv mit Technik zu beschäftigen - und gleichzeitig Ihre Karriere voranzutreiben. Indem Sie Ihr Fachwissen kontinuierlich erweitern, knabern und Probleme lösen, positionieren Sie sich als Ideengeber - und tragen so dazu bei, dass unsere Produkte unsere Welt jeden Tag ein bisschen mehr verbessern.

Zu Ihren neuen Aufgaben gehören u.a.:

- Verantwortung für die Ausführung der **Gehäusestrategie für bestimmte Produktfamilien von Verbrauchersensoren** (z. B. Leistungs-, Design- und Kostenaspekte für Mikrofone und Lautsprecher)
- Definieren und Leiten von **F&E-Projekten im Bereich des Consumer Sensor Packaging** für neue Sensorkonzepte
- Verantwortung für die Erstellung und Präsentation von Berichten für Kunden und die **Konkretisierung von Kundenanforderungen in Entwicklungsziele**
- Unterstützung unserer Kunden bei **gehäusespezifischen Fragen**
- Bleiben Sie auf dem neuesten Stand bei Gehäuselösungen **durch kontinuierliches Marktscreening und Wettbewerbsanalysen**
- **Identifizieren Sie Geschäftsmöglichkeiten**, die sich durch neue Technologien und Konzepte ergeben
- Verantwortung für die **Förderung von Patenten** sowie **Funktion als Mentor** und **Schnittstelle** von Infineon zu **externen Kooperationspartnern** wie Universitäten, F&E-Instituten, Kunden und Lieferanten

Diese Stelle kann in München oder Regensburg besetzt werden.

Profile

At a glance

Location:	München (Deutschland), Regensburg (Deutschland)
Job ID:	360912
Start date:	2022-10-01
Entry level:	5+ Jahre
Type:	Vollzeit
Contract:	Unbefristet

Apply to this position online by following the URL and entering the Job ID in our job search:

Job ID: **360912**
www.infineon.com/jobs

Contact

Alina Seifried
Team Lead Talent Attraction



Sie haben eine klare Vorstellung davon, wie sich Innovation auf den Geschäftserfolg auswirkt. Um Ihre ambitionierten Ziele zu erreichen, kooperieren Sie über Grenzen hinweg, erkennen den Beitrag anderer an und nutzen das daraus resultierende kreative Potenzial. Außerdem bleiben Sie auch unter Druck lösungsorientiert, offen und flexibel.

Sie erfüllen erfolgreich die Voraussetzungen, wenn Sie:

- **Einen technischen Hintergrund** durch einen Abschluss in **Physik, Materialwissenschaften oder Mikrosystemtechnik** vorweisen können
- **Mindestens 8 Jahre praktische Erfahrung in der Montagetechnik**, idealerweise in der Gehäuseentwicklung, im Design oder in der Konstruktion in der Halbleiterindustrie und in multikulturellen Teams sammeln konnten
- Erfahrung mit neuen **Verpackungstechnologien, Materialien, Design- und Simulationswerkzeugen** haben
- Sehr gute **Kenntnisse im Bereich Sensorik für Consumer Products** (z. B. Mikrofone oder Lautsprecher) haben und idealerweise gute Erfahrungen in der **Handhabung von Chip-Paketen** mitbringen
- Eine nachgewiesene Fähigkeit mitbringen, **Probleme von höherer Komplexität** durch die proaktive Einbeziehung Ihres Expertennetzwerks **zu lösen**
- Über fortgeschrittene **Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten** und eine hohe **Motivation zur Erweiterung Ihres Aufgabengebiets** verfügen
- **Fließende Englischkenntnisse** mitbringen, Deutschkenntnisse wären ein Plus
Eine **gelegentliche Reisebereitschaft** zu Kunden und Zulieferern mitbringen

Benefits

- **Munich:** Coaching, mentoring networking possibilities; Wide range of training offers & planning of career development; International Assignments; Different Career Paths: Project Management, Technical Ladder, Management & Individual Contributor; Flexible working conditions; Home Office Options; Part-time work possible; Sabbatical; Creche and kindergarden with 180 spots and opening times until 6pm; Holiday Child Care; On-site social counselling and works doctor; Health promotion programs; On-site gym, jogging paths, beachvolleyball, tennis and soccer court ; On-site canteen; Private insurance offers; Wage payment in case of sick leave; Corporate pension benefits; Flexible transition into retirement; Performance bonus; Cheaper ticket for public transport and very own S-Bahn station; Accessibility access for wheelchairs
- **Regensburg:** Möglichkeit für Coaching, Mentoring & Netzwerken; Trainingsangebot mit Weiterbildungs-darlehen und Bildungsurlaub; Möglichkeit zur internationalen Entsendung; Verschiedene Karrierepfade: Project Management, Technical Ladder, Management & Individual Contributor; Flexible Arbeitszeit; Möglichkeit zum Home Office; Offenheit für Teilzeit (auch in der Elternzeit); Sabbatical; Belegplätze in firmennaher KiTa; Ferienbetreuung in den Sommerferien; Sozialberatung & Betriebsarzt; Gesundheits- & Vorsorgeprogramme; Kantine; Versicherungs-angebot zu attraktiven Konditionen; Lohnfortzahlung im Krankheitsfall; Arbeitgeber-finanzierte betriebliche Altersvorsorge; Offenheit für flexiblen Übergang in die Altersrente; Erfolgsbonus; Vergünstigtes Jobticket

Why Us

Part of your life. Part of tomorrow.

Als ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen machen wir das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher. Unsere Lösungen für effizientes Energiemanagement, intelligente Mobilität sowie eine sichere, nahtlose Kommunikation verbinden die reale mit der digitalen Welt.

– Wir schaffen zukunftsweisende Lösungen für Power-Management, Sensorik und



Datenübertragung –

Infineon **Power & Sensor Systems (PSS)** Halbleiter ermöglichen intelligentes Power-Management, sensor-basierte Wahrnehmung sowie schnelle und zuverlässige Datenverarbeitung in einer zunehmend digitalisierten Welt. Unsere hochmodernen Leistungsbausteine machen Ladegeräte, Adapter, Elektrowerkzeuge und Beleuchtungssysteme intelligenter, kleiner, leichter und energieeffizienter. Unsere Sensoren erhöhen die kontextuale Sensitivität von Geräten und Systemen wie Human Machine Interface (HMI). Darüber hinaus machen wir mit unseren HF-Chips eine schnelle und zuverlässige Datenkommunikation möglich.

Finden Sie [hier](#) mehr Informationen zur Arbeit bei PSS mit spannenden Einblicken und einem Überblick über alle offenen #PSSDreamJobs.

** Der Begriff Gender in Bezug auf den General Equal Treatment Act (GETA) oder andere nationale Gesetzgebungen wie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bezieht sich auf die biologische Zuordnung zu einer Geschlechtergruppe. Bei Infineon sind wir stolz darauf, jede Form von Vielfalt und (Gender) Diversität begrüßen zu dürfen.*

